

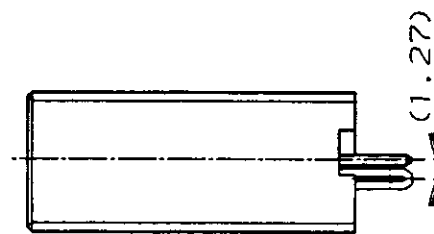
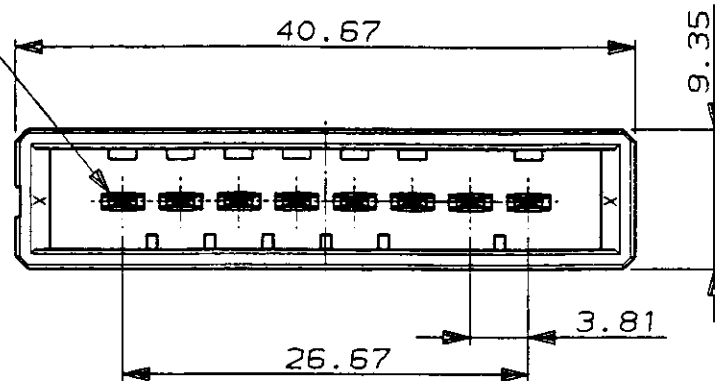
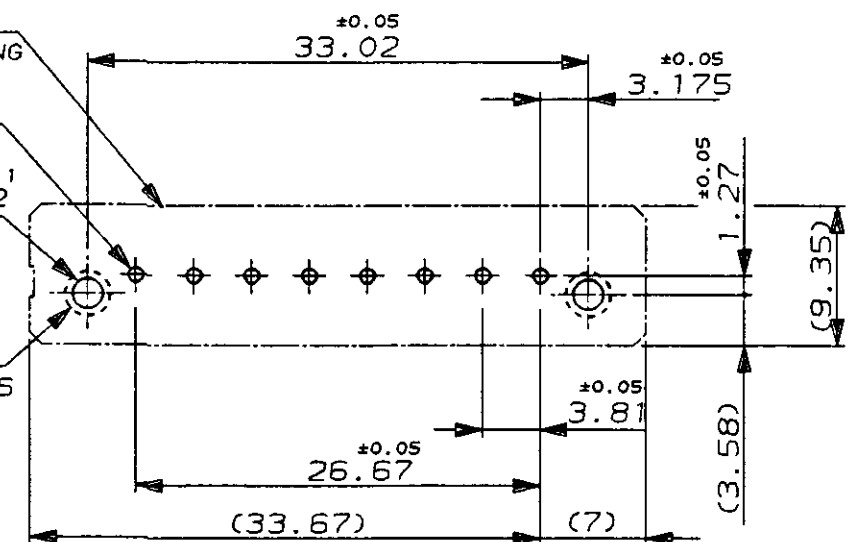
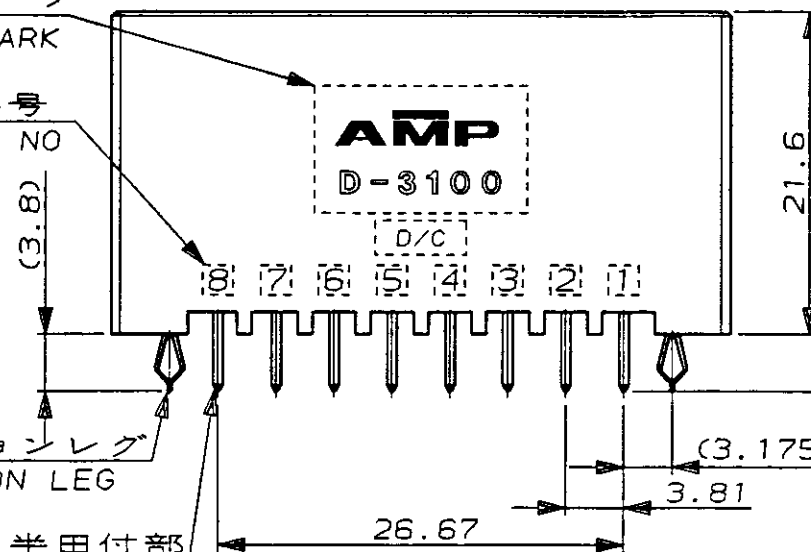
NUMBER 178317



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83タブコンタクト
TAB CONTACTコネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING8- $\phi 1.1$
DIA1.1 ± 0.1 8PLACES
スルーホール 2- $\phi 2$
DIA2 ± 0.1 2PLACES
ラウンド 2- $\phi 3$ MIN
ROUND DIA3MIN 2PLACESAMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK回路番号
CIRCUIT NOリテンションレグ
RETENTION LEGコンタクト半田付部
CONTACT TAIL

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μ M MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μ M MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μ M MIN TIN-LEAD PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μ M MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μ M MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μ M MIN半田めっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上に半田めっき

4	1-178317-5
3	1-178317-3
2	1-178317-2
コンタクトのめっき (FINISH)	製品番号 (PART NO.)

REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	DATE	BY	CHK
C	REVISED	FJ00-2744-95	KI	Y.I	1/6/95		
B	REVISED	FJ00-0838-94	NM	S.M	7/1/94		
A	REDRAWN WITH CHANGE	FJ00-0480-94	NM	S.M	4/20/94		
LTR	REVISION RECORD		DR	CHK	DATE		

Copyright © 1994 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
WIRE RANGE mm ² CAGW -)		INSULATION DIA mmφ		NAME 8 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ± 0.3 10mm以上 30mm以下: ± 0.4 30mm以上 100mm以下: ± 0.45 角 度: $\pm 3^\circ$	
DR. 19 APR 94 N. Matsubara		DE. 19 APR 94 N. Matsubara		SIZE B	LOC J
CHK. 20 APR 94 S. MANABE		APP. 20 APR 94 S. MANABE		NUMBER 178317	REV. C
				SCALE 2-1	SHEET 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING